

電子機器用・通信機器用部品製造業における墜落・転落災害の死傷災害発生事例（2017年）

2017年発生月	時間	死傷災害発生事例	年齢	労働者規模
2	14~15	工場内にて塗装前処理作業で、鉄板で作った箱体の被膜を取る為に脚立に乗りシンナーで拭いていた時、足下を確認せずに移動したため足を踏み外して脚立から落下し、頭を強打した。	64	10~29
2	8~9	書類を書くため眼鏡を取りに会社内の階段を下りた際、最後の1、2段を踏み外して負傷した。	69	10~29
4	10~11	事業所内で午前休憩中、2階から階段を下りて1階の職場に戻る際、1階に近い階段で足を踏み外して1階床上に転倒し、右膝を強打した。階段を下りる際に、歩きながら何かをしていたわけではなく、通常通り階段を下りていた。	47	100~299
12	11~12	工場クリーンルーム内で、二段式の踏み台にのって装置の清掃作業中、作業を終えて踏み台から降りる際、後ろ向きで降りたため、1段目の踏み台から足を踏みはずし、そのまま後方へ落下し、後頭部を床にぶつけ、打撲した。	54	1000~9999

出典：https://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen_pgm/SHISYO_FND.aspx(職場のあんぜんサイト)

Return to：https://www.jisha.or.jp/international/topics/202206_09.html